



Produkt do integracji (1025365) serii Connection Device Modular - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK000640**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Krótki opis

Moduł przyłączeniowy do jednego czujnika,
dostępny interfejs Hosta i Aux na osłonie przedniej

Obsługiwane produkty

CLV69x
LMS400

Obsługa modułu kopiowania (klonowania) (CMC) Tak

Obsługa modułu wyświetlacza (CMD) Tak

Obsługa modułu zasilania (CMP) Tak

Obsługa modułu komunikacyjnego (CMF) Nie

Mechanika/elektryka

Pobór mocy Pobór mocy czujnika + 0,5 W

Obudowa Polycarbonat

Kolor obudowy Niebieski (RAL 5012)

Stopień ochrony IP65 ¹⁾

Klasa ochrony III

Masa 870 g

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 192 mm x 167 mm x 70 mm

Przyłącze skanera	15-pinowe gniazdo D-Sub-HD, 15-pinowy wtyk D-Sub-HD
Wtyk serwisowy	9-pinowy wtyk D-Sub (wewn.)

¹⁾ W przypadku zastosowania standardowego przewodu przyłączeniowego czujnika firmy SICK.

Interfejsy

Szeregowy [?](#), RS-232, RS-422, RS-485

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika

CAN

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika

Wejścia dwustanowe

W zależności od podłączonego czujnika

Wyjścia dwustanowe

W zależności od podłączonego czujnika

Wskazania optyczne

11 LED

Program konfiguracyjny

SOPAS ET

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy -35 °C ... +40 °C

Temperatura składowania -20 °C ... +70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza < 90 %, bez kondensacji

Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)

UK declaration of conformity [?](#)

ACMA declaration of conformity [?](#)

China-RoHS [?](#)

Certyfikat cULus [?](#)

Certyfikat EAC / DoC [?](#)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27242208

ECLASS 5.1.4 27242608

ECLASS 6.0 27242608

ECLASS 6.2 27242608

ECLASS 7.0 27242608

ECLASS 8.0 27242608

ECLASS 8.1 27242608

ECLASS 9.0 27242608

ECLASS 10.0 27242608
ECLASS 11.0 27242608
ECLASS 12.0 27242608
ETIM 5.0 EC001604
ETIM 6.0 EC001604
ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604
UNSPSC 16.0901 32151705

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK000640

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 16:15